

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

512

ML6

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

10.08.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	132		2	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		3	
A-RS-FR4-ML-0.71mm-018+018-TG150-HF	50200793	18	L2	4	A01
		710			
		18	L3		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	122		5	B00
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		6	
A-RS-FR4-ML-0.71mm-018+018-TG150-HF	50200793	18	L4	7	A02
		710			
		18	L5		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	132		8	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		9	
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	10	

Dicke nach Verpressen

B00:

1890 µm

Tol+:

200 µm

Tol-:

200 µm

Dmax:

2090 µm

Dmin:

1690 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

2000 µm

Tol+:

200 µm

Tol-:

200 µm

Dmax:

2200 µm

Dmin:

1800 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1914 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik